

1
2
3
4

기공		수 정 내 용															
ST												부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일	
ST(기준)																	
ST(개선)																	

3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00294-N/1 (H3150)
2	CONTACT PIN	1	MBsBD	Gold Plate(유광)	DCT00410-5/1 (E3167)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate(유광)	DBD00503-5/1 (D3172)
품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고

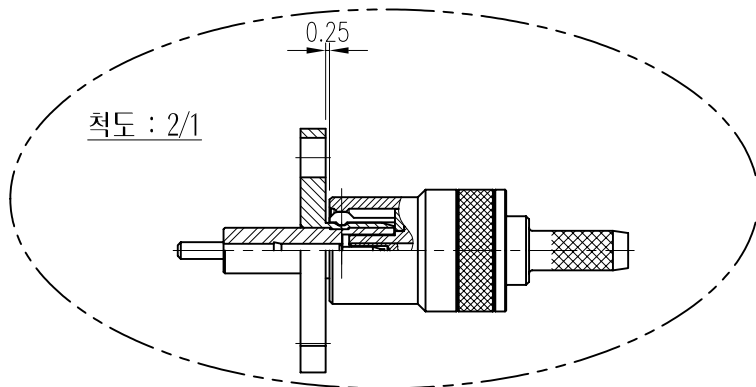
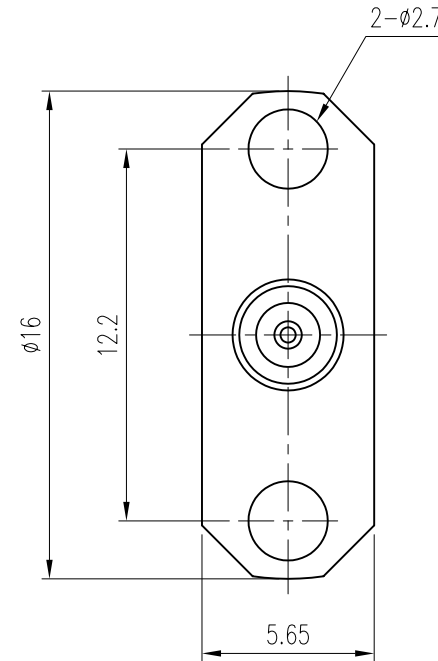
공통공차	년월일	2006. 2. 6.
소수 각도 분수	승인	
재질	검도	
열처리	제도	
보호피막처리	작성부서	연 구 소
	척도 4/1	단위 mm 중량

RF & MICROWAVE
TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 **SMB-J-H2-R**
(LOCK TYPE 상대물) VER.0

도번 **CN01534-7/1**
K315-535-002

1
2
3
4



3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00294-N/1 (H3150)
2	CONTACT PIN	1	MBSBD	Gold Plate(유광)	DUCT00410-5/1 (E3167)
1	BODY	1	MBSBD	Gold Plate(유광)	DBD00503-5/1 (D3172)
품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고

매체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 소수 각도 분수	년월일 2006. 2. 6.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-52-347-8015 Fax : 82-52-347-8017 		
재질	승인					
열처리	검도			도명	SMB-J-H2-R (LOCK TYPE 상태물) VER.0	
보호피막처리	제도					
	작성부서	연 구 소		A4	도번	
	적도 4/1	단위 mm	총량		CN01534-7/1 K315-535-002	